



平成 25 年 1 月 21 日

各 位

会 社 名 アイホン株式会社
代表者名 代表取締役社長 市川 周作
(コード番号 6718 東証・名証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 和田 健
(TEL 052-682-6191)

子会社の新社屋取得に関するお知らせ

この度、当社の連結子会社であるアイホンコーポレーション（米国）は、業容の拡大に伴いより一層の事業環境の充実を図るため、新たな社屋予定物件を取得いたしましたのでお知らせいたします。

記

(取得物件の概要)

所 在 地 : 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, USA (現所在地から北東へ約 11 km)

土 地 面 積 : 約 7,471 m²

建物延床面積 : 約 2,996 m²

取 得 金 額 : US\$ 4,750,000

なお、当該物件につきましては現在、旧所有者の下で賃貸借契約が締結されており、当面の間は現賃借人との賃貸借契約を継続し、平成 27 年 4 月を目処に同社の新社屋として使用を開始する予定です。また、本件が当社の平成 25 年 3 月期の業績に与える影響は軽微であります。

以上